

2023年11月吉日

お客様各位

株式会社 アルバック
アルバック販売株式会社

「SEMICON Japan 2023」のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、12月13日(水)から12月15日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2023」にアルバックが出展いたします。

“つかめ、未来を。つくれ、時代を。”と題された本年のSEMICON Japan。
弊社ブースでは、持続可能な社会を実現するアルバックの真空技術をご紹介します。
アルバック・グループ一同、皆様のお越しをお待ち申し上げます。

敬具

記

展示会場：東京ビッグサイト 東4ホール アルバック・グループブース No. 4421

開催日時：12月13日(水)～12月15日(金) 10時～17時

※12月14日(木) 16時～17時 ハッピーアワー開催

全国のアルバック各拠点に因んだ銘酒、また軽食等をご用意しております。

是非アルバックブースへご来場ください。

アルバックブース展示概要：下記をご確認ください。

分類	展示概要・製品
1. ウエハーサイズ ≤ φ 200 mm	SiC パワーデバイス向け/エッチング装置 GaN 通信デバイス向けエピタキシャルスパッタ装置・低ダメージエッチング装置 光通信デバイス向け化合物エッチング装置 レガシー半導体向けプロセス装置・熱処理装置
2. ウエハーサイズ φ 300 mm	メモリ・ロジックファクトリー向け成膜装置・自然酸化膜除去装置 実装向けプロセス技術・および装置群
3. 材料	各種ターゲット (パワー半導体・メモリ・ロジック向け)
4. コンポーネント	DC 電源・DC Pulse 電源・プラズマプロセス用 RF 電源 ヘリウムリークディテクタ プロセスガスモニタ (新製品・CVD 専用) 触針式プロファイラ マルチイオンゲージ ピラニ真空計 スーパートラップ再生制御 BOX 付き・液体窒素ジェネレーター
5. CIP/中古機器	半導体向け装置の改造事例・電子部品向け装置の改造事例 デジタル化商品・中古装置・中古コンポーネント・免振装置 薄膜加工受託サービス

【ご注意】

入場には事前登録が必要です。

お手数ですが右のQRコード、または以下のサイトにアクセスいただき、事前登録下さいますようお願い申し上げます。

<https://www.semiconjapan.org/jp/home>



以上